

## 高云产品变更通知 (GPCN)

### 概述

感谢您使用高云开发板产品，此文件的目的是通知客户此产品的主芯片将从 A 版变为 B 版。

DK\_START\_GW5A-LV25UG324\_V2.0

### 描述

型号	新产品 上架	新产品 发货	变更细节
DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0	2025/02/28	2025/03/03 (批次 : 241205)	Device: GW5A-LV25UG324C2/I1 Version A update to B

型号	A 版芯片	B 版芯片
DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0	不支持 SSRAM 资源使用	支持 SSRAM 资源使用

新产品上架：高云将不再接收变更前的对应产品的需求，并变更后的需求受理，并更新对应产品的官网链接资料。

新产品发货：高云相关订单将支持变更后的对应产品的发货。

关于批次号 241205 的说明：高云开发板批次号为（年份+月份+编号），批次号 241205 释义为 2024 年 12 月第 5 批次的产品，由次批次开始后续批次都将沿用本次变更。

高云开发板贴标参考图片：



Part Number :

DK\_START\_GW5A-LV25UG324\_V2.0

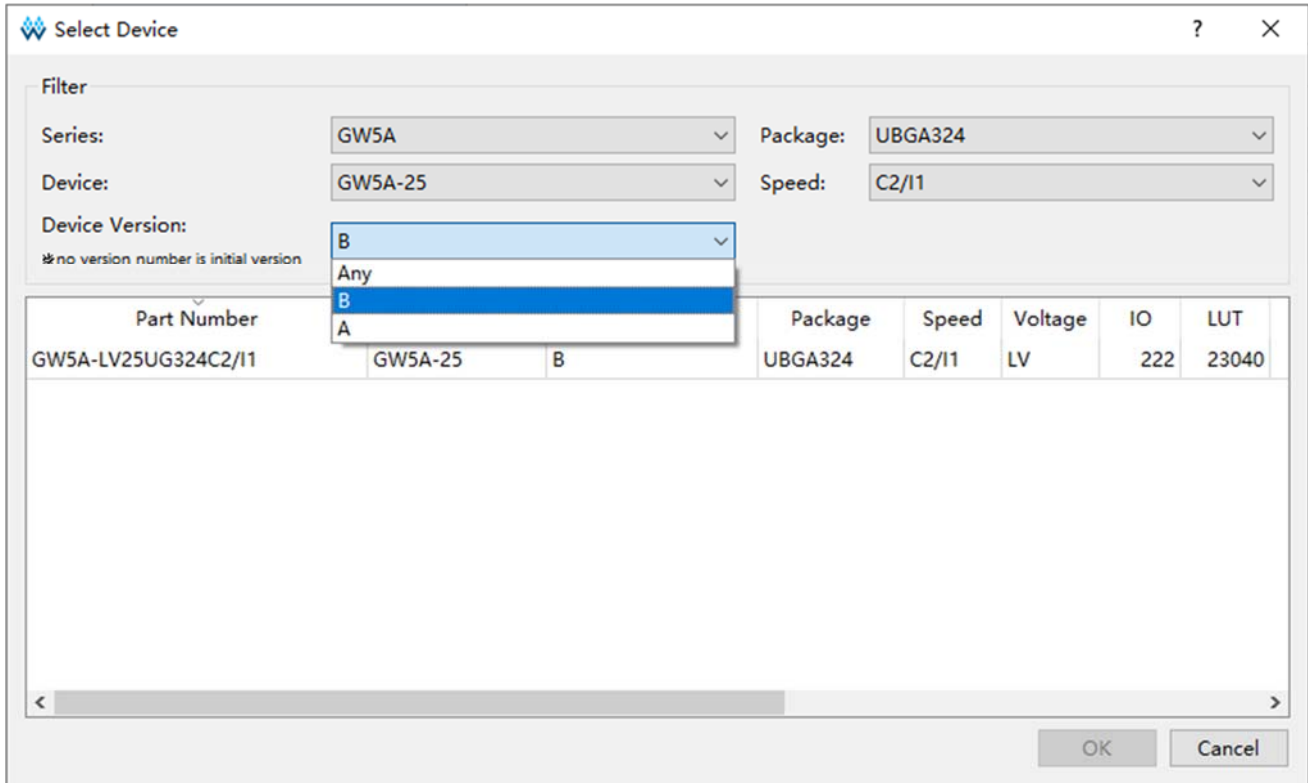
Lot Number: 241205

Date Code: XXXXXX

Ac Adapter: XXXXXX

## 客户使用影响

在使用 DK\_START\_GW5A-LV25UG324\_V2.0 时，EDA 工具的器件选择界面请注意选用 B 版本。



## 产品资料

为了更好地帮助客户更好的使用产品，请在通过以下链接获取产品使用说明：

DK\_START\_GW5A-LV25UG324\_V2.0 使用说明：

[DBUG423, DK\\_START\\_GW5A-LV25UG324\\_V2.0 开发板用户手册](#)

## 技术支持与反馈

广东高云半导体科技股份有限公司提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网站：[www.gowinsemi.com.cn](http://www.gowinsemi.com.cn)

邮箱：[support@gowinsemi.com](mailto:support@gowinsemi.com)

## 版本信息

日期	版本	说明
2025/02/06	1.0	初始版本。

**版权所有©2025 广东高云半导体科技股份有限公司**

**GOWIN高云**、Gowin、GowinSynthesis、云源以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标，本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其所有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

### **免责声明**

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。